배리어 유전체 방전을 이용한 전기 집진부에서의 나노 입자 집진 효율

강석훈^{*}• 변정훈^{*}• 지준호^{**}• 황정호[†]

Collection Efficiency of Nano Particles by Electrostatic Precipitator using Dielectric Barrier Discharge

Jung-Hoon Byeon, Jun-Ho Ji, Suk-Hoon Kang, Jung-Ho Hwang

Key Words: Dielectric Barrier Discharge(DBD), Nano Particle(나노 입자), Electrostatic Precipitator (전기 집진기), Collection Efficiency(집진 효율).

Abstract

Although Dielectric Barrier Discharge (DBD) in air has been applied to a wider range of aftertreatment processes for HAPs(Hazardous Air Pollutants), due to its high electron density and energy, its potential use as precharging dust particles is not well known. In this work, we measured size distributions of bimodal aerosol particles and estimated collection efficiency of the particles by electrostatic precipitator(ESP) using DBD as particle charger. To examine the particle collection with DBD charger, nano size particles of NaCl($20 \sim 100$ nm) and DOS($50 \sim 800$ nm) were generated by tube furnace and atomizer, respectively. For experimental conditions of 60 Hz, 11 kV, and 60 lpm, the particle collection efficiency for the hybrid system comprising DBD charger and ESP was over 85 %, based on the number of particles captured.

1. 서 론

배리어 유전체 방전(dielectric barrier discharge)은 상압에서 사용되는 저온 플라즈마⁽¹⁾의 한 형태이 다. 배리어 유전 방전은 한 쌍의 전극 중 한쪽 혹 은 양쪽의 전극을 유전체로 감싼 후 교류전기장을 가할 때 발생하며,⁽²⁾ 유전체의 전하축적(charge build-up)현상⁽³⁾을 이용한다. 유전체 전극에는 수 /m의 지름을 가진 마이크로 방전(microdischarge)⁽⁴⁾ 이 발생하고, 한 쌍의 유전체 방전면 사이의 공간 전체에 분포된다. 이때, 방전면 사이는 마이크로 방전에 의해 발생되는 고농도의 이온들로 이루어 진 플라즈마 상태가 된다. 코로나 방전⁽⁵⁾과 비교 할 때 배리어 유전체 방전은 전자밀도와 전자에너 지가 높고, 발생되는 이온의 농도가 높다.⁽⁶⁾

이와 같은 특성을 이용하여 배리어 유전체 방전 의 NOx 와 SOx 등의 유해가스 제거기술이 오래 전부터 연구되어 왔다. Breault⁽⁷⁾는 막대형 전극과 석영 튜브를 사용한 반응기에서 NO 를 NO, 로 산 화시키는 연구를 진행하였으며, Fujii⁽⁸⁾는 실차 테 스트를 통해 NOx, COx, SOx 등의 유해가스 뿐만 아니라 soot 등의 입자상 물질의 저감을 시도하였 다. 또한 근래에는 VOCs 나 악취제거에 관한 연구 도 활발하게 이루어지고 있는데, Yamamoto⁽⁹⁾와 Rosocha 등⁽¹⁰⁾은 배리어 유전체 방전을 이용하여 VOCs 및 Freon 가스 등의 가스상 오염물질을 제 거하는 연구를 진행하였다. 최근에는 이러한 가스 상 오염 물질 저감에 대한 연구와 별도로 배리어 유전체 방전의 높은 전자 밀도와 에너지를 활용한 입자상 물질 저감에 대한 연구도 시작되었다. 이 러한 연구 중 하나로 배리어 유전체 방전을 2 단 형 전기 집진기에서의 입자 하전부로서 사용하여

연세대학교 기계공학과 **

연세대학교 NT 사업단

 ^{*} 책임저자, 회원, 연세대학교 기계공학과 E-mail: hwangjh@yonsei.ac.kr TEL: (02)2123-2821 FAX: (02)312-2159



Fig. 1 Schematics of experimental set-up

입자상 물질을 저감하는 실험⁽¹¹⁾이 진행되었지만, 아직까지 유전체 배리어 방전을 이용한 입자 제거 기술에 대한 연구는 미비한 실정이다.

본 연구에서는 전기가열 튜브로와 분무형 입자 발생기를 사용하여 1 µm 이하의 미세 입자들을 발 생 시켰다. 배리어 유전체 방전을 이용하여 입자 를 하전시키고 방전부 후단의 전기집진부에서 하 전입자를 집진하였다. 입자의 집진효율은 배리어 유전체 방전부와 집진부에서의 전압인가 유무에 따라 입경에 따른 수농도의 변화로서 측정하였다. 또한 배리어 유전체 방전부에 가해지는 교류전압 의 인가전압 변화, 주파수, 단면유속에 따른 집진 효율을 측정하였다.

2. 실 험

Fig. 1 과 같은 실험 장치를 구성하였다. 청정 공 기 공급부(clean air supply)를 통과한 압축 공기 중 일부는 입자 발생을 위해 전기가열 튜브로 (electrically heated tube furnace), 분무형 입자 발생기 (atomizer)에 공급되며 나머지는 발생 입자의 희석 과 덕트 내의 유량 조절을 위해 사용된다. 전기가 열 튜브로에서 기화-응축 현상을 이용하여 발생시 킨 NaCl 입자의 농도는 층류 유량계(laminar flowmeter)로 조절된다. 분무형 입자 발생기에서는 DOS 액적이 생성되어 NaCl 입자와 혼합되고, 희 석관(diluter)에서 청정압축공기에 의해 덕트를 통 과하는 유량에 따라 최소 200:1 이상의 희석비로 희석된다.



Fig. 2 Particle size distribution

본 연구에서는 Fig. 2 와 Table 1 과 같이 DOS 입 자와 NaCl 입자로 이중 모드(bi-mode) 분포를 만 들었다. DOS 입자는 약 50~800 nm 의 입경 분포를 가지며, NaCl 입자는 20~100nm 의 입경 분포를 갖는다.

발생된 이중 모드 입자는 배리어 유전체 방전 (DBD)부와 집진부(ESP)로 구성된 덕트로 유입된 다. 방전부와 집진부를 통과한 입자의 크기분포는 직경이 3/8"인 샘플링 프로브를 통해 0.3 L/min 의 유량으로 측정된다. 입자의 크기분포는 에어로 졸 중화기 (²¹⁰Po), DMA(TSI model 3080) 및 CPC(TSI model 3022A)로 구성된 SMPS (scanning mobility particle sizer) 시스템으로 측정된다.



Fig. 3 I-V characteristics under DBD

발생 입자의 수농도를 C₀, 배리어 유전체 반응 기에서만 전원이 인가되었을 때의 수농도를 C_D, 배리어 유전체 방전부와 집진부의 전원이 모두 인 가되었을 때의 농도를 C_E 라 할 때, 방전부에 에 서의 입자의 집진효율 η_{DBD} 는 식(1)로, 방전부를 통과한 하전입자의 집진부에서의 집진효율 η_{ESP} 는 식(2)와 같이 나타낼 수 있다.

$$\eta_{DBD} = 1 - \frac{C_{D}}{C_{0}}$$
 (1)
 $\eta_{ESP} = 1 - \frac{C_{E}}{C_{0}}$ (2)

배리어 유전체 방전부 내의 전극은 두께 0.03 IIII, 가로 30 mm, 세로 80 mm 인 동박(copper foil)을 사용하였고, 감싸는 유전 물질로 운모(mica)를 사 용하였다.

방전극 사이의 간격은 4 mm 이고 방전면은 4 단 으로 구성하였다. 배리어 유전체 반응기로 인가되 는 AC 전압은 8~12 kV 로 조절하였으며, 주파수 는 60~120 Hz 로 변화시켰다. 각 주파수 대역 대 에서의 인가전압에 따른 배리어 유전체 방전부의 전류량 변화를 Fig. 3 에서 나타내었다. 인가전압이 8 kV 이상일 때 스트리머가 발생하며 12 kV 이상 의 전압이 인가되면 아크(Arc) 방전으로 전이된다. 또한, 인가되는 주파수가 증가하면 방전시 전류량 은 증가한다.

방전부를 통과하는 단면 유속은 일반적인 전기 집진부의 유속이 0.5~2 m/s 인 것⁽¹²⁾을 고려하여, 0.64~1.92 m/s (60~180 L/min)이 되도록 조절하였 다. 집진부에서의 인가전압은 DC -8 kV 이었다.

3. 결과 및 고찰

3.1 인가전압에 따른 집진효율 배리어 유전체 방전에서 인가되는 교류 전원의 전 압을 변화시키면서 방전부와 집진부에서의 집진효

_	Test Aeroso	1	NaCl	DOS
Geometric			31	213
mean				
diameter(nm)				
Geometric		1.47	1.88	
standard				
deviation				
Concentration (#/cm ³)		8×10 ⁵	3.5×10 ⁵	
				율을



Fig. 4 Collection efficiency for DBD on and ESP off (60 Hz, 60 L/min)



Fig. 5 Collection efficiency for DBD on and ESP on (60 Hz, 60 L/min)

면, 전기장(V/m)의 세기가 증가하여 전기장 내의 입자하전 효율이 상승한다. 그러나 DBD 와 같은 저온플라즈마에서는 방전에 일정 수준 이상의 전 압이 가해졌을 경우 스트리머 영역에서 아크 방전 영역으로 전이되어 하전부가 파괴되므로 안정적인 방전을 얻을 수 있는 인가전압인 9~12 kV(Fig. 3 참조) 범위에서 실험을 수행하였다.

주파수를 60 Hz 로 고정하고, 인가전압을 9~11





Fig. 7 Collection efficiency for DBD on and ESP on (15.4 W, 60 L/min)

kV 로 변화시키면서 하전부와 집진부의 집진효율 을 Fig. 4 과 Fig. 5 에 나타내었다.

인가전압이 증가함에 따라 방전부와 집진부에서 입자의 집진효율이 높아지는데, 이것은 발생 이온 의 농도가 높아지면 하전부를 지나는 입자의 하전 효율이 증가하고, 하전입자가 전기장내 유동의 수 직방향으로 이동하는 거리가 증가하기 때문이다.



100

Particle diameter(nm)

1000

- 60

-180

1000

리어 유전체 방전부와 집진부에서의 집진효율을 보여준다. 하전부를 통과하는 공기의 단면유속은 0.64 m/s (60 L/min)이고, 약 15 W 의 전력량을 유 지한 상태에서 실험하였다. 이 때 주파수에 따라 인가전압과 전류는 달라진다. 교류전기장의 주파 수는 60 Hz에서 120 Hz까지 변화시키면서 하전부

20

10

0

10

1438

와 집진부의 집진효율을 측정하였다. Fig. 6 의 경 우 하전부에 인가되는 주파수가 증가할수록 집진 효율이 Fig. 7 의 집진기에서의 그것보다 더 급속 히 감소하는 것을 볼 수 있는데, 특히 80 Hz 에서 120 Hz 의 경우 60 Hz 에 비해 하전부에서의 집진 효율이 현저하게 감소하는 것을 확인하였다. 60 Hz 의 경우 전압이 약 11 kV(rms, 1.4 mA)인 반면, 80, 100, 120 Hz 인 경우 약 10 kV(rms)이기 때문에 입자의 하전부 집진효율은 주파수의 함수라기보다 는 인가전압에 의해 영향을 크게 받을 것으로 예 측할 수 있다. 또한 주파수가 증가하면 하전부의 방전 공간 내에서 입자의 이동거리가 작아지기 때 문에 입자가 방전부에 부착될 확률도 감소한다. Fig. 7 의 집진효율의 결과 또한 주파수가 80 Hz 이 상이면 상대적으로 효율이 감소한다. 입자의 유동 수직 방향의 이동거리는 전기장의 세기와 입자 하 전량에 따라 달라지므로 주파수보다는 인가전압의 세기가 하전부의 입자부착에 영향이 크다.

3.3 처리 유량에 따른 집진 효율

배리어 유전체 방전부를 통과하는 유량을 60, 120,180 L/min 으로 변환하면서 집진효율을 측정하 였다. 각각의 유량을 단면유속(face velocity)으로 표시하면 0.64, 1.28, 1.92 m/s 가 된다. 인가전압이 10 kV 이고 주파수가 60 Hz 인 경우 방전부와 집 진부에서의 집진 효율 변화를 Fig. 8 와 Fig. 9 에 각각 나타내었다.

Fig. 8 는 유량이 증가할수록 방전부에 집진되는 입자가 감소하는 경향을 보여준다. Fig. 9 의 방전 부를 통과한 입자의 집진효율도 유량의 증가에 따 라 감소하는 경향을 보였다. 180 L/min 의 경우 하 전부에서 제거되지 않은 입자의 대부분이 집진부 에서도 제거되지 않고 통과했다. 유량이 증가할수 록 집진부를 지나는 입자의 체류시간이 줄어들기 때문에 입자가 정전기력에 의해 방전부나 집진부 에 집진되기 전에 통과할 확률이 높아지기 때문이 다.

4. 결론

본 연구에서는 배리어 유전체 방전을 이용하는 전기집진기의 집진특성을 실험을 통해 고찰하였다. 입경 30 nm~1 /m 범위의 입자의 집진효율을 배리 어 유전체 방전에 인가하는 전압(9~11 kV), 주파 수(60~120 Hz) 및 처리유량(60~180 lpm)에 대해 측정하였다. 모든 경우에서 집진부에 인가되는 전

압은 DC-8 kV 로 하였다.

(1) 배리어 유전체 방전을 이용하여 전기 집진 기를 구성할 경우 입자의 집진효율은 단면유속 범 위가 0.64~1.92 m/s 일 때, 약 80~45 %로 단면유 속 증가에 집진효율이 감소하였다. 단면유속 증가 에 따라 입자의 집진효율이 감소하는 것은 하전부 와 집진부에서의 입자의 체류시간 감소에 따른 것 으로 예측할 수 있다.

(2) 단면유속이 0.64 m/s 로 유지되는 배리어 유 전체 방전부에 인가되는 전압을 9~11 kV 범위로 변화시켰을 때, 입자의 집진효율은 최저 약 70~85 % 이었다. 인가전압 증가에 따라 집진효율 이 증가하는 것은 인가전압 증가에 따라 하전부 내의 전기장 세기의 증가로 입자와 이온과의 충돌 확률이 증가하기 때문이다.

(3) 단면유속이 0.64 m/s 로 유지되는 배리어 유 전체 방전부에 인가되는 주파수를 60~120 Hz 로 변화시켰을 경우, 입자의 집진효율은 최저 약 85~75 % 이었다. 주파수의 증가에 따라 집진효율 이 감소하는 것은 같은 전력량 조건에서 주파수 증가에 따라 인가전압이 감소되는 전기적 커플링 현상에 의해서이다. 결국, 집진효율은 주파수의 함 수라기보다는 인가전압에 크게 영향을 받는 것으 로 예측할 수 있다.

후 기

이 논문은 환경부에서 지원하는 차세대핵심환경 기술 과제 (과제번호: 2002-2-0498)과 중소기업청에 서 지원하는 중소기업기술혁신개발사업 과제(과제 번호 : 2002-2-0332)에 의하여 지원되었다.

참고문헌

- (1) Penetrante, B. M. and Schultheis, E. S., 1993, "Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control," *Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany*, pp. 1-2.
- (2) Falkenstein, Z., 1998, "Application of Dielectic Barrier Discharge," *12th Int. Conf on High-Energy Particle Beams, Beams'98, Haifa,, Israel*, June 7-12.
- (3) Penetrante, B. M. and Shultheis, E. S., 1993, "Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control," *Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany*, pp. 274-286.
- (4) Pashaie, B., Sankaranarayanan, R. and Dhali, S. K., 1999, "Experimental Investigation of Microdischarges in a Dielectric-Barrier Discharge," *IEEE Trans. Plasma Sci.*, Vol. 27, No. 1, pp. 22-23.
- (5) Mizuno, A., 2000, "Electrostatic Precipitation," *IEEE Trans. Dielectrics and Electrical Insulation*, Vol.

- 7, No. 5, pp. 615-624.
- (6) Kang, W. S., Kim, Y. H. and Hong, S. H., 2002, "Spatio-Temporal Image of Single Streamer Propagation in Dielectric Barrier Discharge," *IEEE Trans. Plasma Sci.*, Vol. 30, pp. 166-167.
- (7) Breault, R. W. and McLarnon, M, 1992, "Reaction Kinetics for Flue Gas Treatment of NOx," Proceedings of NATO Advanced Research Workshop on Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control, Cambridge, pp. 239-256.
- (8) Higashi, M., Uchida, S., Suzuki, N. and Fujii, K., 1992, "Use of Silent Electrical Discharges For Environmental Remediation, " *IEEE Trans. Plasma Sci.*, Vol. 20, No. 1, p. 1.
- (9) Yamamoto, T., Okubo, M., Nagaoka, T. and Hayakawa, K., 2000, "Simultaneous Removal of NOx and SOx in Flue Gas Emission using Plasma-chemical Hybrid Process," *Industry Applications Conf., Conference Record of the 2000 IEEE*, Vol. 1, pp. 641-647.
- (10) Rosocha, L. A., Coogan, J. J. and Kang, M., 1994, "Use of Silent Electrical Discharges for Environmental Remediation," *IEEE Int. Conf.*, p. 88.
- (11) Sano, Y., Kuroda, Y., Kawada, Y., Takahashi, T., Ehara, Y. and Ito, T., 2001, "Effect of Electric Source Frequency at ESP by Barrier Discharge System," *J. Aerosol Sci.*, Vol. 32, pp. s881-882.
- (12) Parker, K. R., 1997, "Applied Electrostatic Precipitation," *Brackie Acedemy & Professional*, pp. 113-115.